



连接器 > 接口插槽 > 内存插槽 > DIMM 插槽



DRAM 类型: 双倍数据速率 (DDR)

连接器系统: 板对板

位数: 184

模块方向: 25°

中心线 (间距) : 1.27 mm [.05 in]

产品特性

产品类型特性

连接器和端子端接到	印刷电路板
DRAM 类型	双倍数据速率 (DDR)
连接器系统	板对板

结构特性

钥匙数	1
托架数	2
行数	2
位数	184
模块方向	25°

电气特征

DRAM 电压	2.5 V
---------	-------

主体特性

固定柱位置	两端
插销材料	高温尼龙
PCB 保持特性材料	不锈钢
连接器外形	低
弹射器材料颜色	土黄色
模块钥匙类型	中心偏左
弹射器位置	两端
弹射器材料	高温尼龙

弹射器类型	标准
-------	----

接触件特性

端子底板材料	镍
插座种类	DIMM 2P
端子接合区域电镀材料厚度	.76 μm [30 μin]
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	3.81 μm [150 μin]
端子接触部电镀材料	金 (Au)
内存插槽类型	内存卡
端子基材	磷青铜
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子额定电流 (最大值)	.5 A

端接特性

插入种类	直接插针
端接柱体和尾部长度	3.18 mm[.125 in]

机械附件

连接器安装类型	板安装
PCB 安装固定	带有
安装角度	直角
PCB 安装固定类型	板锁
接合对准类型	左偏移
接合对准	带有

壳体特性

外壳材料	高温尼龙
壳体颜色	黑色
中心线 (间距)	1.27 mm[.05 in]

尺寸

中心固定孔直径	2.25 mm[.089 in]
PCB 的外形高度	12.15 mm[.47 in]
行间距	1.6 mm[.063 in]

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装数量	32
封装方法	Tray, 盒和托盘

产品合规性

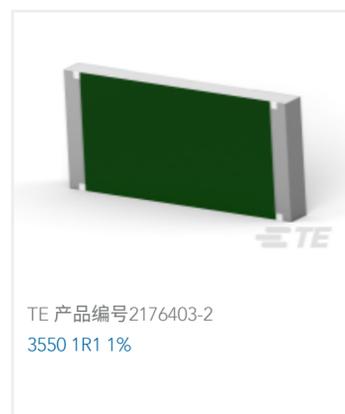
如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

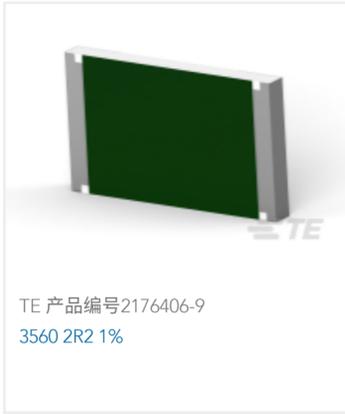
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2019年7月（201） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了





文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_5390402-3_B.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_5390402-3_B.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_5390402-3_B.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。